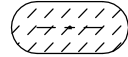

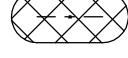



-  Goldkontaktfläche / contact surface gold
-  Goldfläche / surface gold
-  Sperrfläche für Bauteile blocked surface for components

| Versatz / Displacement                                       | Toleranz / Tolerance |
|--|----------------------|
| Fräskante zu Bohrungen<br>milled edge to holes               | ±0,2                 |
| Fräskante zu Leiterbild<br>milled edge to conductive pattern | ±0,3                 |
| Bohrungen / holes  | ±0,1                 |
| Bohrungen zu Leiterbild<br>holes to conductive pattern       | ±0,15                |

Toleranz für Kupferstrukturen ±0,127  
tolerance for copper structures

- 1) Leiterplatten Gesamtdicke mit Leiterbahnen und Lötstopplack  
PCB total thickness with conductor path and solder resist
- 2) Bauteilhöhe max. 2,1  
component height
- 3) Toleranz für Trennkante 21,15±0,2  
Tolerance for break edge
- 4) Toleranz für Bohrungsabstand 21,15±0,1  
Tolerance for hole pitch
- 5) Fräskante / milled edge
- 6) Taster nicht bestückt - Darstellung zeigt  
Applikationsbeispiel  
button not placed in product - view  
shows example of application

Alle Maße in mm / all dimensions in mm

|       |            |            |      |   |        |
|-------|------------|------------|------|---|--------|
|       |            |            |      | Maßstab: 5:1  | DIN A3 |
|       |            |            |      | Leiterplatte PTM 535<br>PCB board PTM 535   |        |
|       |            |            |      |   |        |
|       |            |            |      | C20 - L01   |        |
|       |            |            |      |   |        |
|       |            |            |      | Blatt: 1-1  |        |
|       |            |            |      |   |        |
| 1     | Creation   | 13.10.2017 | SK   |  |        |
| Zust. | Mitteilung | Datum      | Name |   |        |